

2027 年第 12 届云计算与大数据分析国际会议 (ICCCBDA 2027)

会议通知

中国 成都 / 2027 年 4 月 23-25 日 / <http://www.icccbda.com>

我们荣幸邀请您参加 2027 年第 12 届云计算与大数据分析国际会议，会议将于 2027 年 4 月 23-25 日在成都举办。大会由四川省电子学会、IEEE 联合主办，西南交通大学、电子科技大学协办，西华大学与四川省电子学会青年人才工作委员会承办，欢迎各位老师踊跃参会！

会议概要

云计算和大数据是近年来备受关注的重要技术。随着大数据时代的到来，云计算等技术创新将推动各领域的深刻变革，逐步为人类创造更多价值。从当前国际和国内对云计算和大数据发展的趋势来看，深化对这些技术的理解，增强对其在推动社会发展中的作用的认知，以及加强各研究和应用领域之间的交流，显得尤为重要。



会议安排

2027 年 4 月 23 日：会议注册签到领取材料；会前线上测试

2027 年 4 月 24 日：开幕式，专家报告，集体照（上午）/ 分会作者报告（下午）

2027 年 4 月 25 日：分会作者报告

注册详情

Fee Rate		Early-bird Rate (Before Feb. 25, 2027)	Regular Rate
Full Paper Author	Full Paper Author (Regular)	575 USD (3950 CNY)	625 USD (4300 CNY)
	Full Paper Author (Student)	525 USD (3650 CNY)	575 USD (3950 CNY)
	Full Paper Author (IEEE/TPC Member)	525 USD (3650 CNY)	575 USD (3950 CNY)

Invited Speaker		425 USD (3000 CNY)
Abstract Registration	Abstract Presenter	425 USD (3000 CNY)
Delegate	Delegate (Student)	250 USD (1800 CNY)
	Delegate (Non-Student)	300 USD (2000 CNY)
Others	Additional Paper 相同第一作者的额外文章	400 USD (2800 CNY)
	Additional Page 超页费 (超出 6 页的页数)	60 USD (400 CNY)

ICCCBDA2027 会务组委托成都中会会展有限公司代收会议注册费并开具增值税发票，收款信息如下：

成都中会会展有限公司
 税号：91510100MA65UL636W
 地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 9 号楼 4 栋 2 层 1 号
 电话：028-86527868
 账号：8111001012701065248
 开户行：中信银行成都天府一街支行

会议地址

西藏饭店
 地址：中国成都市人民北路一段十号

联系人方式

会务组：雷女士 (Lesley R)
 手机：13277777770 / 18010667294
 会议咨询邮箱：icccbda@youngac.cn
 秘书处邮箱：icccbda_conf@outlook.com
 微信：iconf-cs-2（添加时请备注“ICCCBDA 2027”）

